

1	2	3	4
---	---	---	---

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
A	케이블 삽입부 설변	손윤호	안병호	2004. 07. 12.
B	[설변No.201007-0007] 조립성형상 BODY 내부 넘시배를 추가.	강동우	최영호	2010. 07. 23.

공통공차	소수	각도	분수
재질			
열처리			
보호피막처리			

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
	3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01500-N/1
	2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01893-5/1
	1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD02375-5/1

년월일	승인	검도	제도	작성부서	연 구 소	적도	단위	중량
2010. 07. 23.	Y.H.CHOI	I.C.KIM	D.W.KANG			NS	mm	

	KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017	SMA-J-H2-S-085
도명	도번	
A4	CN01042-7/1	
K314-372-003		

1	2	3	4
---	---	---	---